


Requested document:**[EP361318 click here to view the pdf document](#)****Thyristor.**

Patent Number: EP0361318
Publication date: 1990-04-04
Inventor(s): KELBERLAU ULRICH DR; KMITTA HUBERTUS; LANGER KURT DR
Applicant(s): ASEA BROWN BOVERI (DE)
Requested Patent: ☐ [EP0361318](#), [A3](#), [B1](#)
Application Number: EP19890117500 19890921
Priority Number(s): DE19883832709 19880927
IPC Classification: H01L29/06; H01L29/74
EC Classification: [H01L29/06B2B3B](#), [H01L29/06B2B4](#), [H01L29/74](#)
Equivalents: ☐ [DE3832709](#)
Cited Documents: [FR2181075](#); [EP0235706](#); [JP62072162](#)

Abstract

In a isolation-diffused thyristor, the object is to provide a suitable peripheral termination for the blocking p-n junctions which will make a high reverse voltage and simple manufacture possible. This object is achieved by a peripheral termination with planar passivation for both the blocking p-n junctions, field-limiting rings additionally being provided for the p-n junction in the blocking direction. 

Data supplied from the esp@cenet database - I2

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

②¹ Anmeldenummer: 89117500.2

⑤¹ Int. Cl.⁵: H01L 29/06 , H01L 29/74

② Anmeldetag: 21.09.89

③ Priorität: 27.09.88 DE 3832709

④ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
04.04.90 Patentblatt 90/14

⑧ Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT

**(71) Anmelder: Asea Brown Boveri
Aktiengesellschaft
Kallstadter Strasse 1
D-6800 Mannheim 31(DE)**

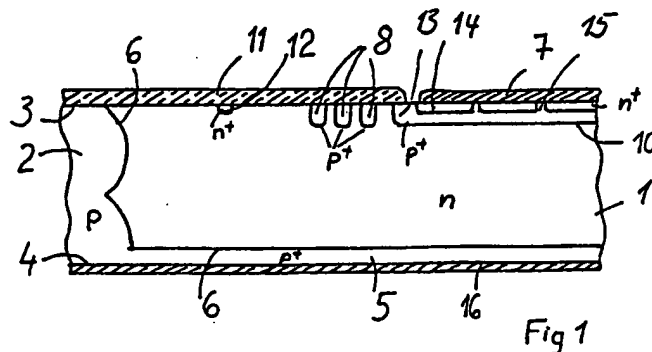
(72) Erfinder: Kmita, Hubertus
Bromberger Strasse 13
D-6944 Hemsbach(DE)
Erfinder: Kelbertau, Ulrich, Dr.
Planckstrasse 35
D-6840 Lampertheim(DE)
Erfinder: Langer, Kurt, Dr.
Kiefernweg 8
D-6909 Walldorf(DE)

74 Vertreter: Rupprecht, Klaus, Dipl.-Ing. et al
c/o Asea Brown Boveri Aktiengesellschaft
Zentralbereich Patente Postfach 100351
D-6800 Mannheim 1(DE)

⑤4 Thyristor.

57) Bei einem isolationsdiffundierten Thyristor besteht die Aufgabe, einen geeigneten Randabschluß für die sperrenden pn-Übergänge anzugeben, der eine hohe Sperrspannung und einfache Herstellbarkeit ermöglicht.

Diese Aufgabe wird durch einen planarpassivierten Randabschluß für beide sperrenden pn-Übergänge gelöst, wobei für den pn-Übergang in Blockierichtung zusätzlich feldbegrenzende Ringe vorgesehen sind.



Thyristor

Die Erfindung bezieht sich auf einen Thyristor nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Ein solcher unter Anwendung eines Isolationsdiffusionsverfahrens hergestellter Thyristor ist aus der DE-AS 28 12 658 bekannt. Derartige in beiden Richtungen sperrende Thyristoren haben den Vorteil, daß beide sperrende pn-Übergänge auf der Kathodenseite an die Oberfläche treten und somit die Anode ohne besondere Vorkehrungen, wie z.B. Abstandshalter, auf ein leitfähiges und bezüglich des Wärmeausdehnungskoeffizienten angepaßtes Substrat gelötet werden können.

Um die Feldstärke an der Austrittsstelle der pn-Übergänge an die Oberfläche besser beherrschen zu können, ist es üblich, wie in Fig. 6f der DE-AS 28 12 658 dargestellt, beide pn-Übergänge in einem Graben enden zu lassen und dort mit einer Passivierungsschicht abzudecken.

Aus der DE-OS 29 00 747 ist ein Verfahren zur Durchführung der Isolationsdiffusion, die auch als Trenndiffusion bezeichnet wird, bekannt. Das Verfahren ist dort als Voraussetzung zur Herstellung eines Planarthyristors beschrieben. Da sich diese Druckschrift lediglich auf ein Diffusionsverfahren bezieht, ist nicht ausgeführt, wie der Randabschluß der pn-Übergänge gestaltet werden könnte, um eine hohe Sperrspannung zu erzielen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, für einen isolationsdiffundierten, in beiden Richtungen sperrenden Thyristor eine Lösung für den Randabschluß anzugeben, die eine einfache Herstellbarkeit und eine hohe Sperrspannung ermöglicht.

Diese Aufgabe wird bei einem Thyristor nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 durch dessen kennzeichnende Merkmale gelöst.

Mehrere Möglichkeiten zur Gestaltung des Randabschlusses sind aus Gandhi, J.K., Semiconductor Power Devices, Verlag Wiley and Sons, New York, 1977, Kap. 2.5, Seite 56 bis 72 bekannt. Daraus ist ein Randabschluß mit Guardringen, also feldbegrenzenden Ringen, bekannt. Ein solcher Randabschluß wird beim erfindungsgemäßen Thyristor für den in Blockierrichtung sperrenden pn-Übergang verwendet. Der in Sperrrichtung sperrende pn-Übergang ist ohne Graben an die Oberfläche geführt und dort mit einer Passivierungsschicht abgedeckt. Ein auf solche Weise gestalteter planarer Thyristor läßt sich mit geringem Aufwand herstellen und weist hohe Sperrspannungen in beiden Richtungen auf.

Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung kann durch eine gesonderte Diffusion der Feldringe und eines Randbereichs der kathodenseitigen Basiszone die Spannungsfestigkeit in Blockierrichtung noch erhöht werden.

Die Erfindung wird anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Es zeigt:

Fig. 1 einen Querschnitt durch den Randbereich eines planar passivierten Thyristors und

Fig. 2 einen solchen Thyristor, bei dem die feldbegrenzenden Ringe und ein Randbereich der p⁺-Basiszone mit einem zusätzlichen Diffusionsprozeß hergestellt sind.

Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch den Randbereich eines Thyristors. Zur Herstellung eines solchen Thyristors wird eine n-leitende Siliziumscheibe 1 verwendet mit einer ersten Hauptfläche 3 und einer zweiten Hauptfläche 4. Eine Abgrenzung einzelner Thyristoren in der Siliziumscheibe 1 erfolgt mit einer Isolationsdiffusion, wobei mit einer Aluminiumquelle auf beiden Hauptflächen gearbeitet wird. Es entsteht dadurch ein p-leitender Bauelementerand 2. Mit einer Bordiffusion auf der Seite der zweiten Hauptfläche 4, der Anodenseite, wird eine p⁺-leitende Schicht 5 hergestellt und damit ein in Sperrrichtung sperrender pn-Übergang 6. Als Folge der Isolationsdiffusion tritt der pn-Übergang nicht anodenseitig, sondern an der ersten Hauptfläche 3 an die Oberfläche. Es wurde festgestellt, daß bei Verzicht auf einen Passivierungsgraben, die Feldstärke am Ort des Austritts des sperrenden pn-Übergangs an der Oberfläche zwar etwas höher als beim Austritt in einen Graben ist, jedoch deutlich niedriger ist, als im Volumen des Bauelements. Die Feldstärke ist ohne weiteres beherrschbar durch Abdecken mit bekannten Passivierungsschichten 11.

Mit dem Bordiffusionsprozeß werden gleichzeitig auf der Kathodenseite, also der ersten Hauptfläche 3, eine p⁺-leitende Basisschicht 13 und feldbegrenzende Ringe 8 hergestellt. Die Basisschicht 13 bildet mit dem n-leitenden Substrat 1 einen in Blockierrichtung sperrenden pn-Übergang 10.

Schließlich werden mit einem Phosphor-Diffusionsprozeß ein n⁺-leitender Kathodenemitter 14 und ein channel stopper 12 hergestellt. Selbstverständlich werden alle Diffusionsprozesse unter Verwendung entsprechender Masken durchgeführt, womit im zuletzt genannten Diffusionsprozeß auch Emittershorts 15 hergestellt werden.

Die bereits erwähnte Passivierungsschicht 11 überdeckt den gesamten Kathodenbereich, also auch den channel stopper 12, die Feldringe 8 und den an die Oberfläche tretenden pn-Übergang 10 mit Ausnahme des Emitters 14 und des Gates, die von einer Metallisierung 7 bedeckt sind.

Auf der zweiten Hauptfläche 4 ist eine ganzflächige Anodenmetallisierung 16 aufgebracht.

Mit der in Fig. 1 dargestellten Anordnung wird auf vorteilhafte Weise erreicht, daß auf einen Passivierungsgraben völlig verzichtet werden kann, und damit die Herstellung des Thyristors wesentlich vereinfacht wird. Mit dem gewählten Randabschluß durch Feldringe 8 für den in Blockierrichtung sperrenden pn-Übergang 10 wird auch in Blockierrichtung eine hohe Sperrspannung erzielt.

Fig. 2 zeigt eine vorteilhafte Ausgestaltung für den Randabschluß mit Feldringen. Bei dieser Variante werden die Feldringe 8 nicht gleichzeitig mit der p⁺-leitenden Basisschicht 13 hergestellt, sondern in einem zusätzlichen Diffusionsprozeß. Mit diesem zusätzlichen Diffusionsprozeß wird auch ein Randbereich 9 der Basisschicht 13 hergestellt. Dieses Vorgehen ermöglicht es, den aktiven Bereich der Basisschicht 13 hinsichtlich dynamischer Eigenschaften zu optimieren unabhängig von Problemen des Sperrens. Für den Randbereich 9 kann ein Dotierungsprofil gewählt werden, das sich hinsichtlich Steilheit des Gradienten und der Dotierstoffkonzentration an der Oberfläche unterscheidet. Außerdem kann die Eindringtiefe des Randbereichs 9 und der Feldringe 8 größer sein, als die Eindringtiefe der Basisschicht 13.

bzw. zur Verringerung der Feldstärke und damit der erforderlichen Anzahl von feldbegrenzenden Ringen (8), diese Ringe (8) und ein Randbereich (9) der kathodenseitigen Basisschicht (13), also der p⁺-Basisschicht im Falle eines npnp-Thyristors in einem gesonderten Diffusionsprozeß tiefer diffundiert sind, als die kathodenseitige Basisschicht (13) in ihrem Hauptgebiet.

Ansprüche

1. Thyristor mit

- einer ersten Hauptfläche als Kathodenseite und einer zweiten Hauptfläche als Anodenseite,
 - einer zwischen diesen Hauptflächen liegenden Folge von Schichten von jeweils abwechselndem Leitungstyp,
 - einer durch Isolationsdiffusion hergestellten Zone, die den Thyristor in seinem Rand abschließt, wobei die Randzone vom gleichen Leitungstyp wie die an die zweite Hauptfläche grenzende Schicht ist,
 - einem in Sperrichtung sperrenden pn-Übergang, der als Folge der Isolationsdiffusion an der kathodenseitigen ersten Hauptfläche an die Oberfläche tritt und
 - einem in Blockierrichtung sperrenden pn-Übergang, der ebenfalls an der Kathodenseite an die Oberfläche tritt,
- dadurch gekennzeichnet, daß
- sowohl der in Sperrichtung sperrende pn-Übergang (6) als auch der in Blockierrichtung sperrende pn-Übergang (10) ohne Graben direkt an der ersten Hauptfläche (3) austritt und dort mit einer Passivierungsschicht (11) abgedeckt ist und daß
 - für den Randabschluß des blockierenden pn-Übergangs (10) feldbegrenzende Ringe (8) vorgesehen sind, die ebenfalls von der Passivierungsschicht (11) abgedeckt sind.

2. Thyristor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erhöhung der Sperrspannung

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

